

## SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES; TRANSPORTS

### B81 TECHNOLOGIE DES MICROSTRUCTURES

**B81C PROCÉDÉS OU APPAREILS SPÉCIALEMENT ADAPTÉS À LA FABRICATION OU AU TRAITEMENT DE DISPOSITIFS OU DE SYSTÈMES À MICROSTRUCTURE** (fabrication de microcapsules ou de microbilles B01J 13/02; procédés ou appareils spécialement adaptés à la fabrication ou au traitement d'éléments piézo-électriques, électrostrictifs ou magnétostrictifs en soi H01L 41/22) [7]

#### Note(s) [7]

La présente sous-classe ne couvre pas:

- les procédés ou les appareils pour la fabrication ou le traitement de dispositifs purement électriques ou électroniques qui sont couverts par la section H, p.ex. par le groupe H01L 21/00;
- les procédés ou les appareils impliquant la manipulation d'atomes ou de molécules un par un, qui sont couverts par le groupe B82B 3/00.

**1/00 Fabrication ou traitement de dispositifs ou de systèmes dans ou sur un substrat** (B81C 3/00 a priorité) [7, 2006.01]

**3/00 Assemblage de dispositifs ou de systèmes à partir de composants qui ont reçu un traitement individuel** [7, 2006.01]

**99/00 Matière non prévue dans les autres groupes de la présente sous-classe** [2010.01]